

2011年3月期 第2四半期  
(2010年4月～9月)  
決算説明会

2010年11月2日  
東京エレクトロン株式会社



東京エレクトロン

2011年3月期 第2四半期  
(2010年4月～9月)  
連結決算の概要

執行役員 原田 芳輝



東京エレクトロン

2010年4月～9月期（6か月累計）

## 業績ハイライト

売上高	前下期比 <b>20.3%増収</b> (前年同期比 106.9%増収)
営業利益	前下期比 <b>117.8%増益</b> (前年同期比 639億円増益)  営業利益率 <b>13.3%</b>
当期純利益	前下期比 <b>369.3%増益</b> (前年同期比 496億円増益)
キャッシュ・フロー	営業キャッシュ・フロー <b>411億円</b> (前下期比 332億円改善、前年同期比 8億円改善)  現金同等物の残高 <b>2,684億円</b> (前期末比 244億円増加)



2010年4月～9月期（6か月累計）

## 損益状況

（億円）

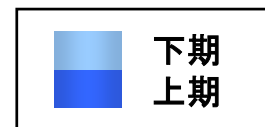
	2010年3月期		2011年3月期	2011年3月期 上期 (7/30予想)
	上期	下期	上期	
売上高	1,538	2,647	3,184	3,250
SPE	821	1,802	2,402	2,500
FPD/PVE	307	406	328	320
EC/CN	407	436	450	430
その他	2	1	2	-
営業利益	-216 (-14.0%)	194 (7.3%)	423 (13.3%)	405 (12.5%)
税前利益	-262	184	450	420
当期純利益	-161	71	334	300

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: FPD製造装置/太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/情報通信機器
2. ( )内は利益率
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



2010年4月～9月期（6か月累計）

# 部門別売上高



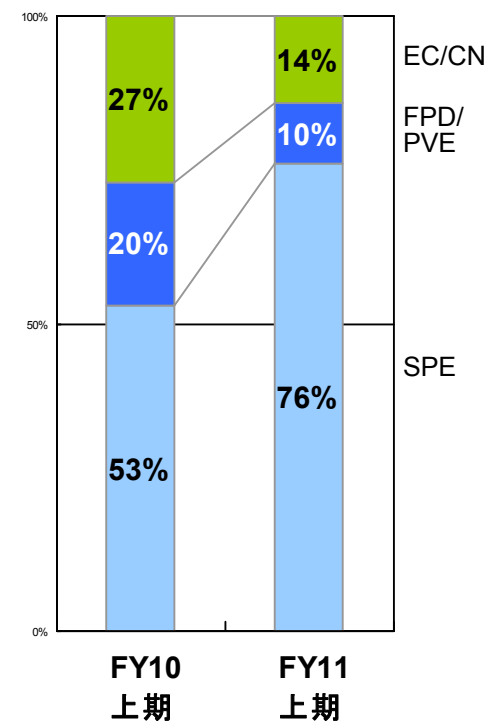
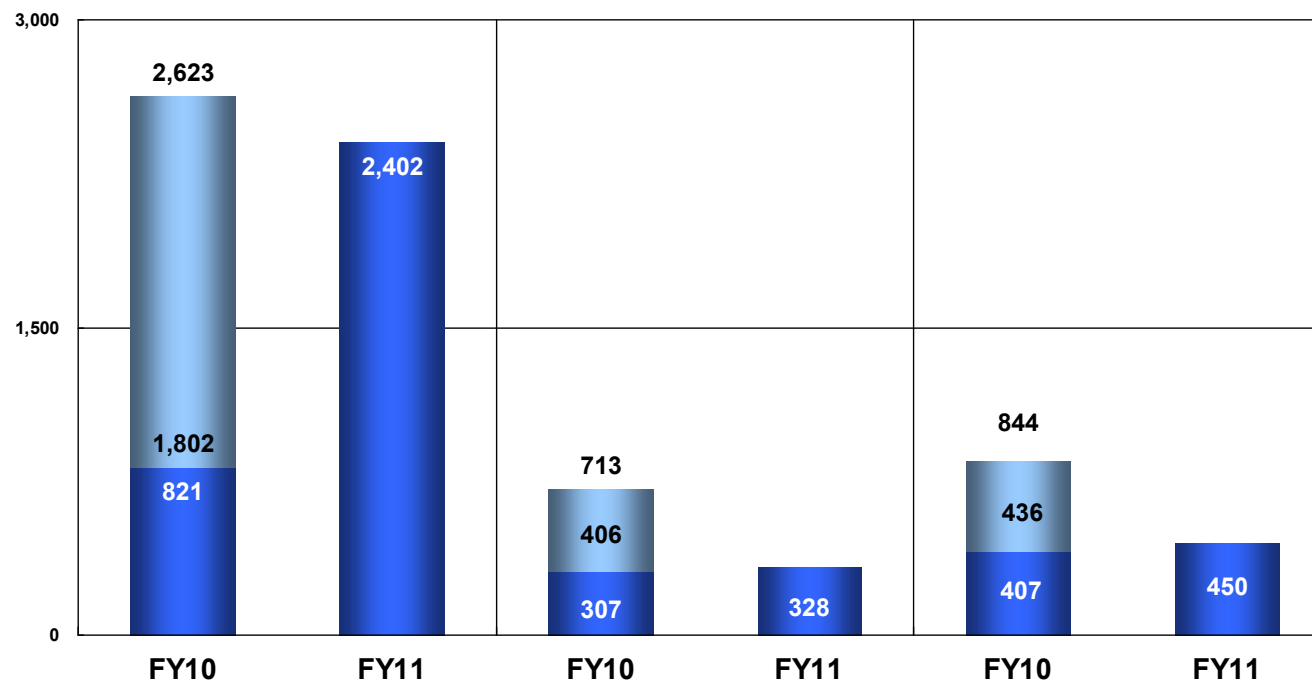
## SPE部門 (半導体製造装置)

## FPD/PVE部門 (FPD製造装置/ 太陽電池製造装置)

## EC/CN部門 (電子部品/ 情報通信機器)

## 部門別構成比

(億円)



[当上期対前上期]

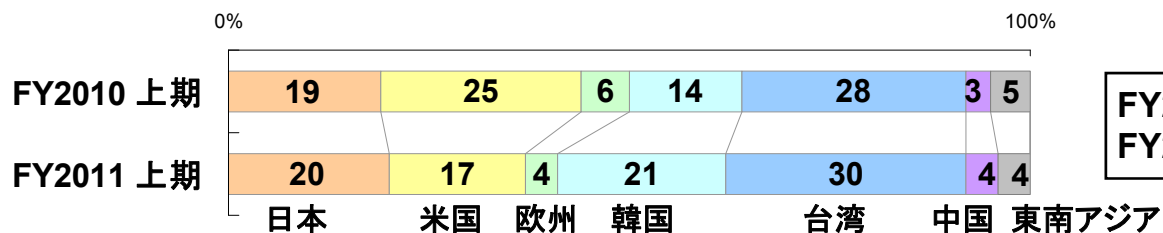
**192.5%**      **6.9%**      **10.5%**

\* これら3部門の売上以外に「その他」の売上があります。



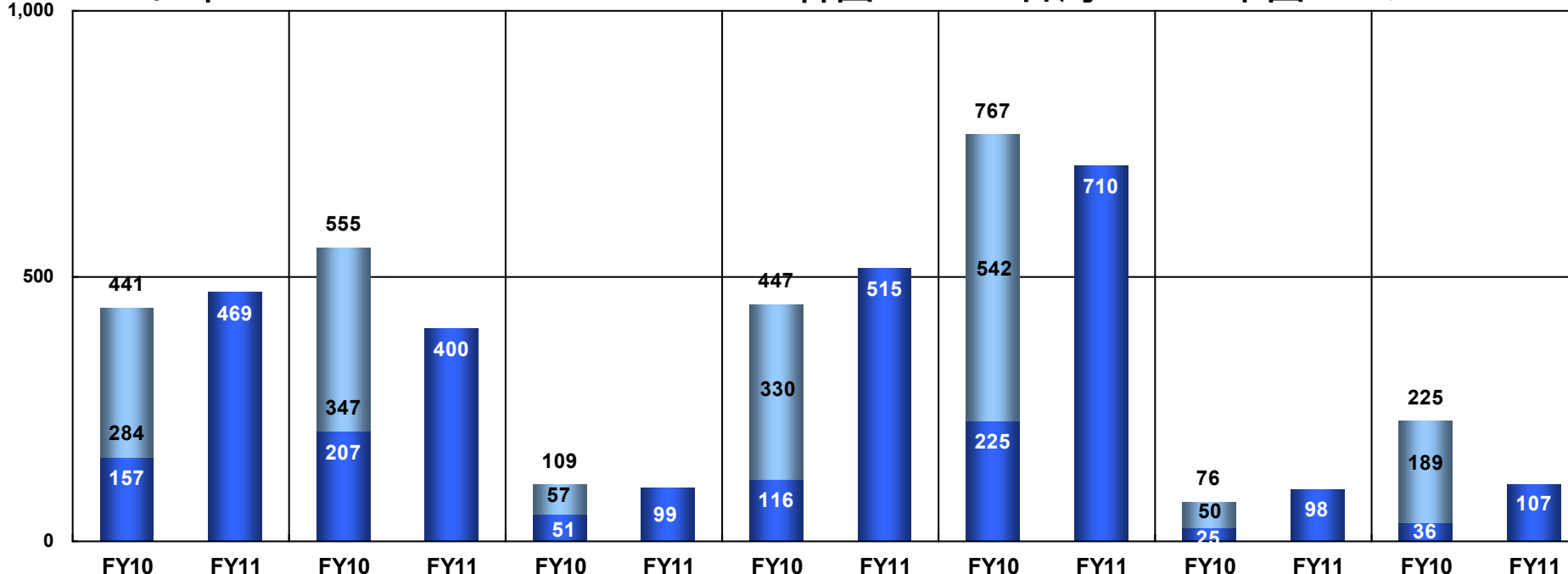
# 2010年4月～9月期（6か月累計） SPE部門地域別売上高

下期  
上期



FY2010 上期 821億円  
FY2011 上期 2,402億円

(億円) 日本 米国 欧州 韓国 台湾 中国 東南アジア



[当上期対前上期]

198.2%

92.5%

93.7%

341.4%

215.5%

280.1%

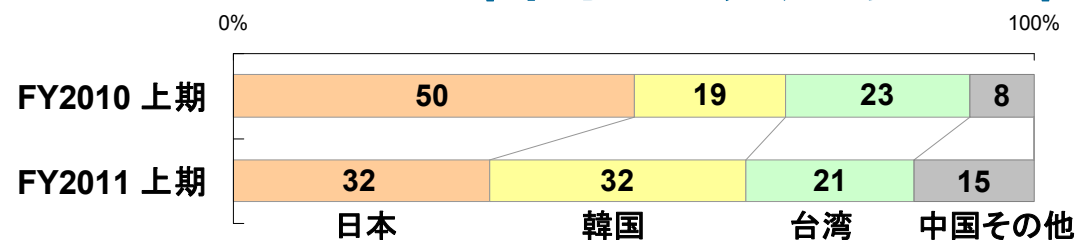
196.1%



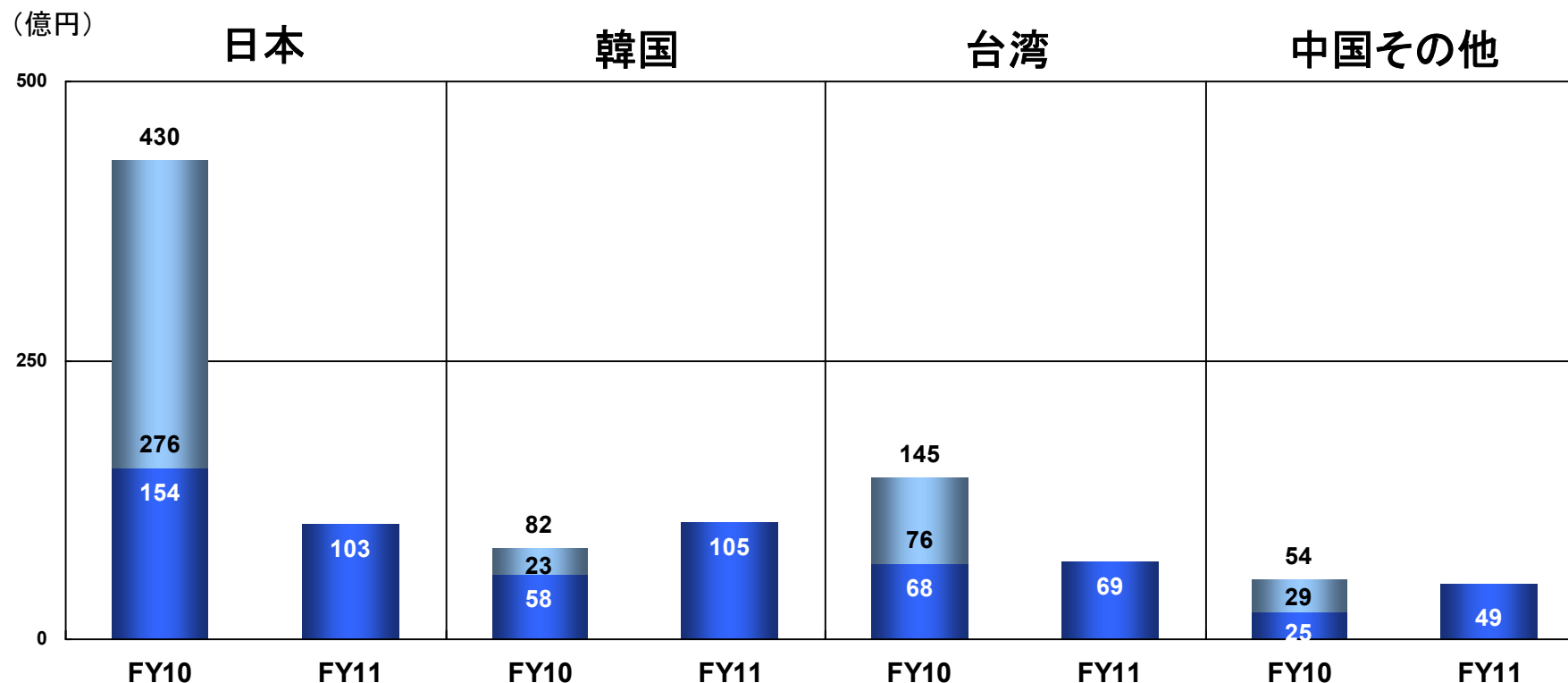


# 2010年4月～9月期（6か月累計） FPD/PVE部門地域別売上高

下期  
上期



FY2010 上期 307億円  
FY2011 上期 328億円



[当上期対前年上期]

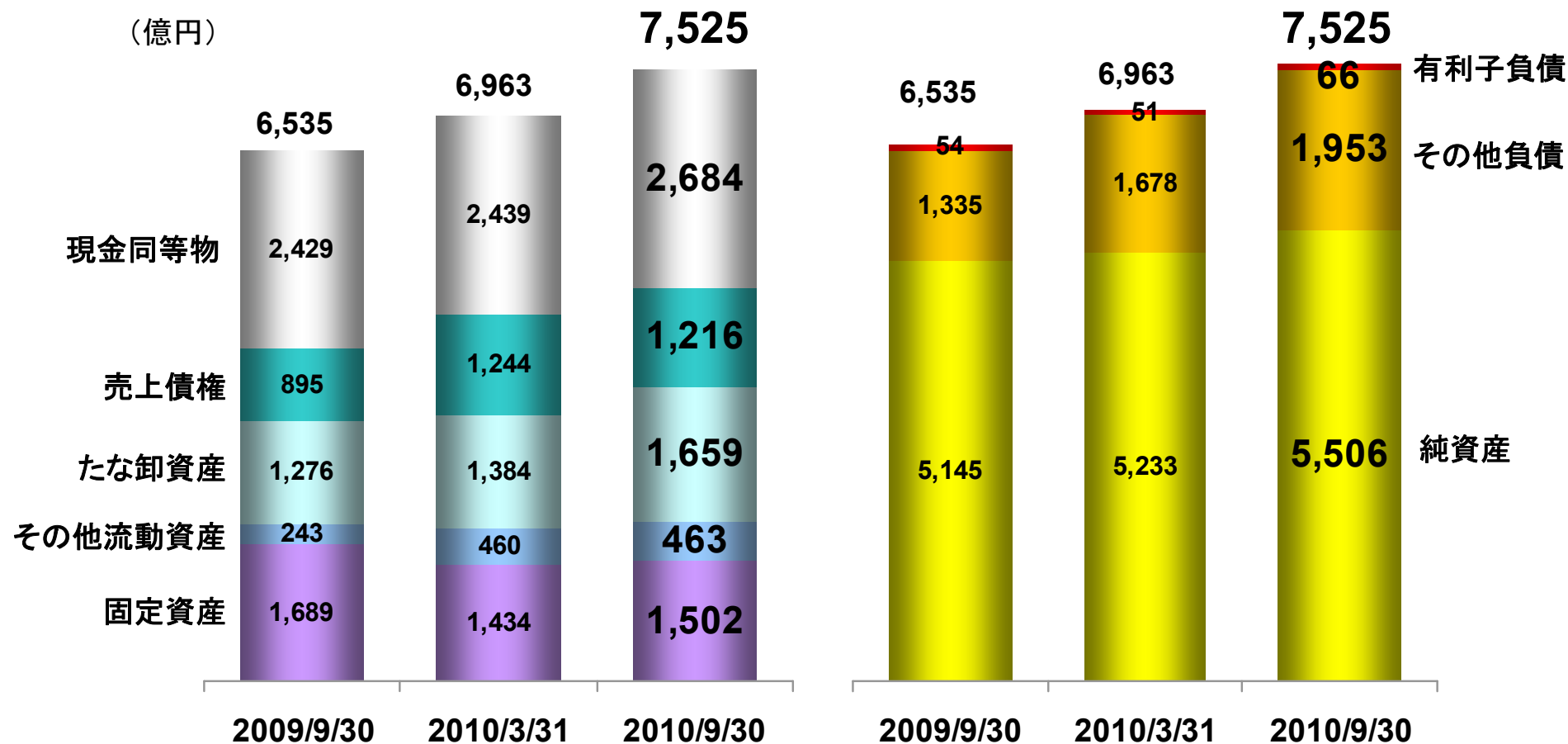
-33.1%      79.2%      1.6%      97.2%



# 2011年3月期 第2四半期 貸借対照表(要約)

## 資産

## 負債・純資産



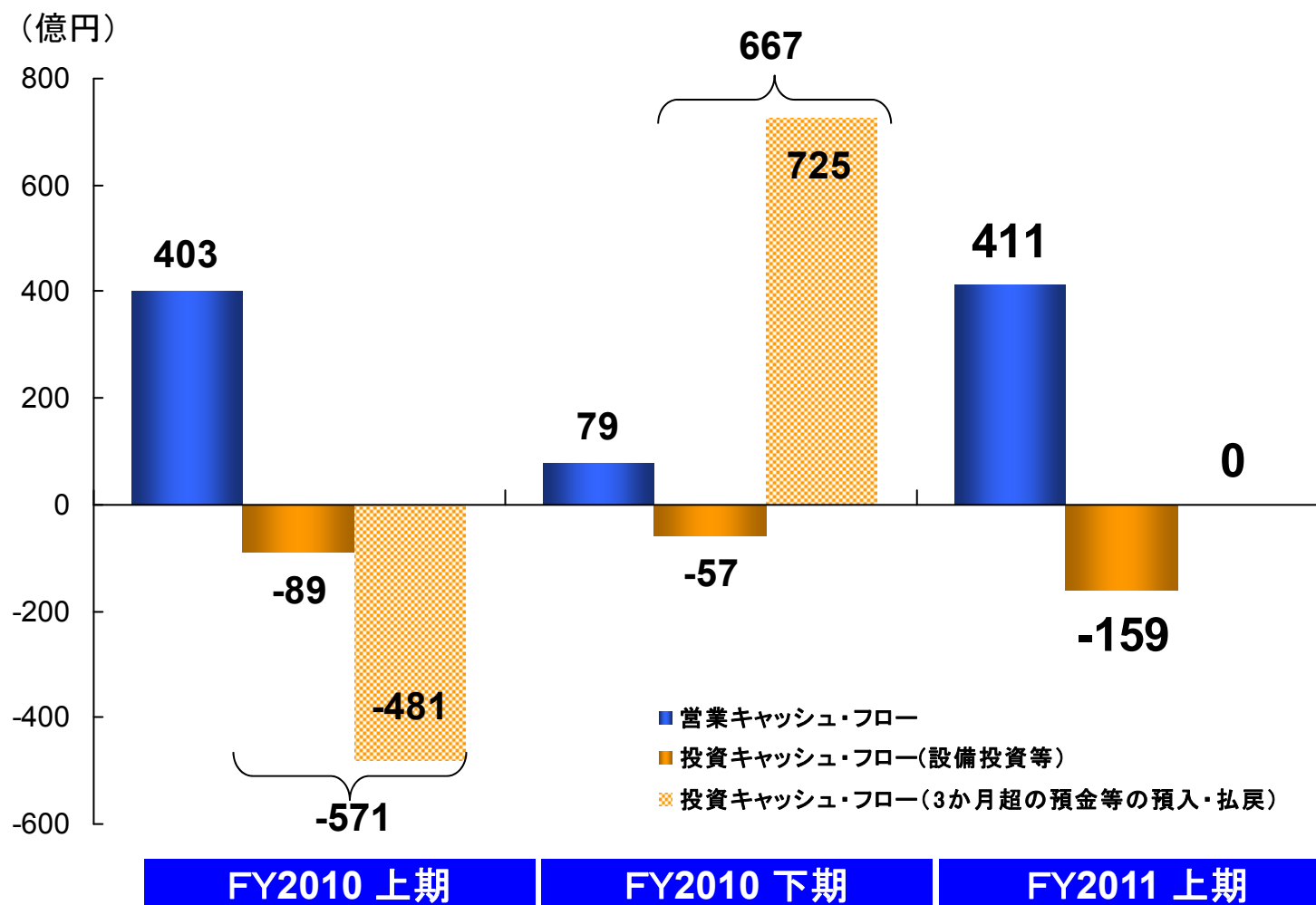
現金同等物： 現預金＋譲渡性預金(貸借対照表上の表示は有価証券)





2010年4月～9月期（6か月累計）

# キャッシュ・フロー



2010年4月～9月期（6か月累計）

# セグメント情報

（億円）

	報告セグメント			その他	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器			
売上高	2,402	328	455	76	▲79	3,184
セグメント利益 (税前利益ベース)	546	36	13	10	▲155	450
セグメント 利益率	22.7%	11.2%	2.9%	13.7%	-	14.1%

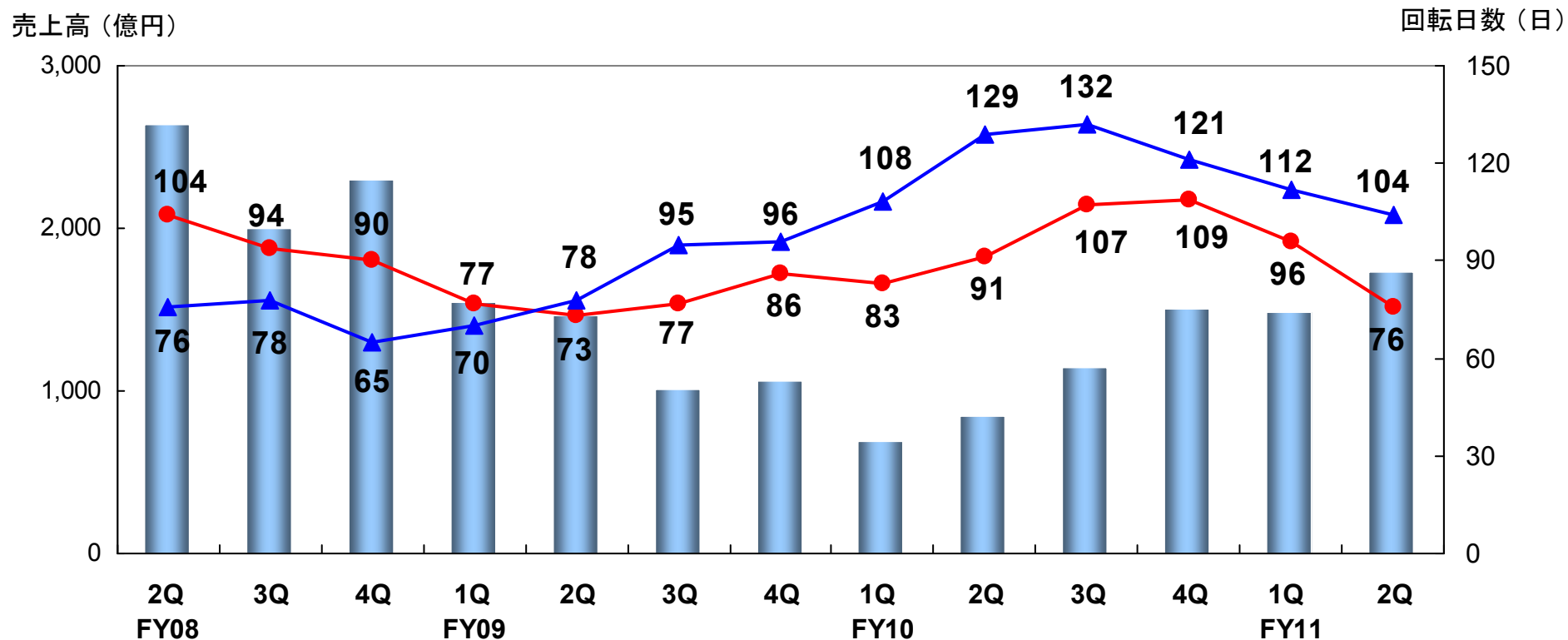
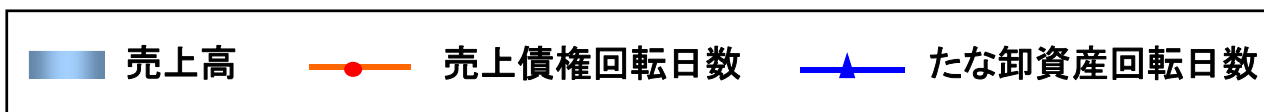
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものがあります。

1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額▲155億円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費▲109億円であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
4. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



2011年3月期 第2四半期（四半期推移）

# たな卸資産・売上債権の回転日数

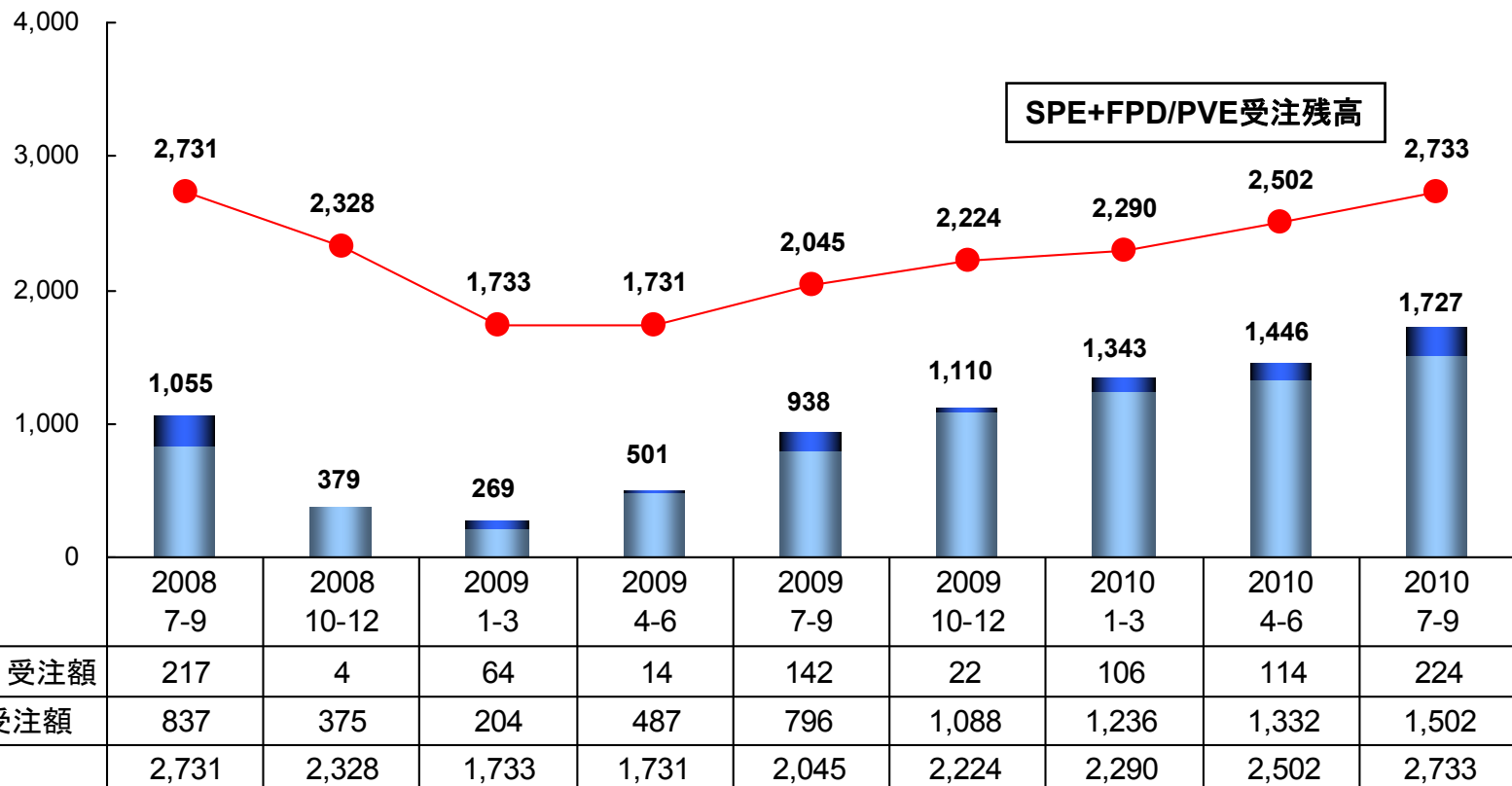


\*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



# 受注額・受注残高：SPE+FPD/PVE

(億円)

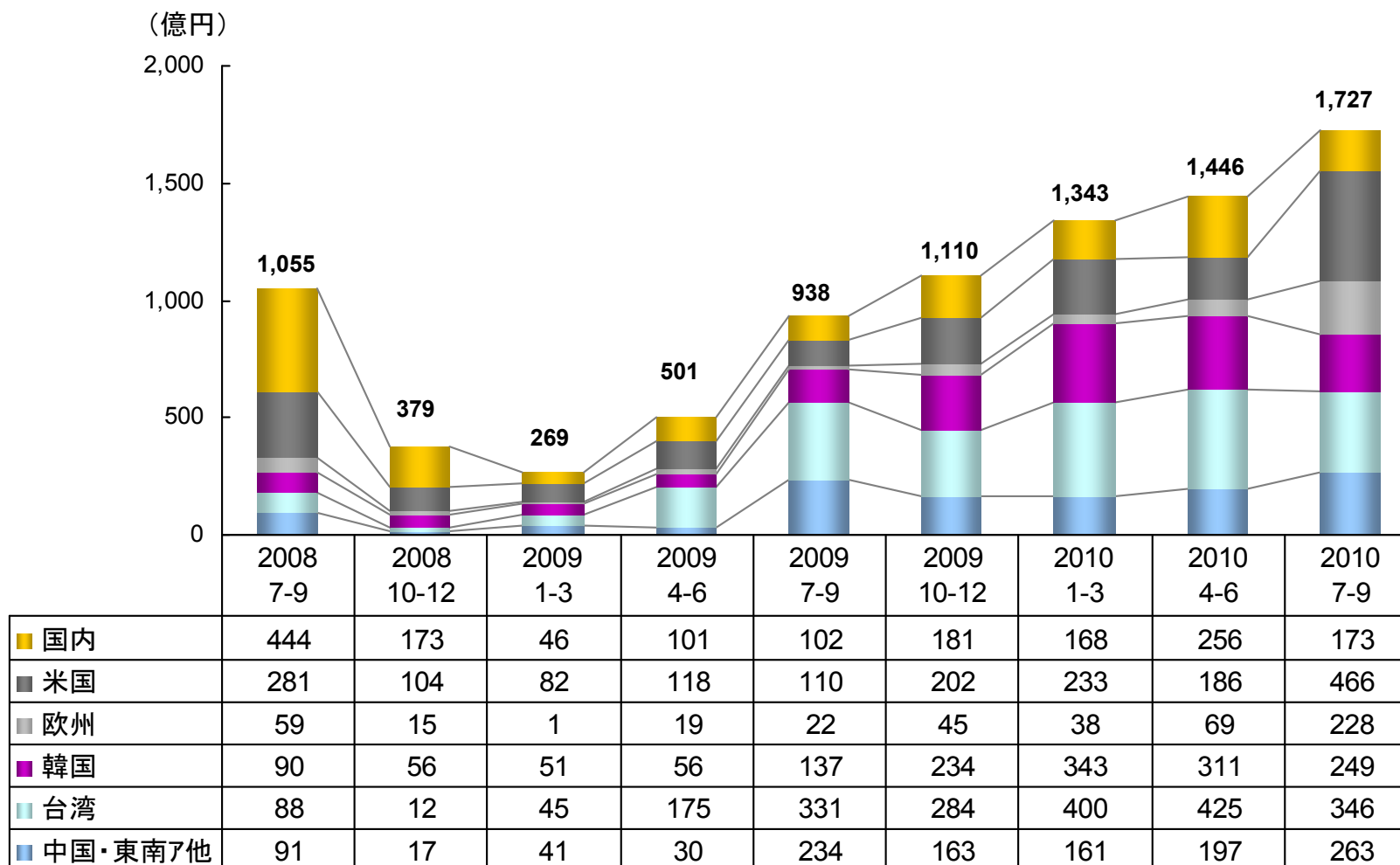


受注残高内訳	FPD/PVE	1,406	1,206	995	810	844	700	567	479	578
	SPE	1,325	1,122	737	920	1,200	1,523	1,723	2,023	2,155



2011年3月期 第2四半期 (四半期推移)

# 地域別受注額: SPE+FPD/PVE



# 四半期(3か月)情報



2010年7月～9月期（四半期推移）

## 業績

(億円)

	FY2010			FY2011	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
売上高	849	1,142	1,504	1,448	1,735
売上総利益	196	322	452	491	595
営業利益	-72 (-8.5%)	55 (4.8%)	139 (9.3%)	183 (12.6%)	240 (13.8%)
税前利益	-78	37	147	192	257
当期純利益	-51	-0	71	147	187

研究開発費	130	132	156	148	192
設備投資額	70	16	50	37	126
減価償却実施額	49	50	50	37	40

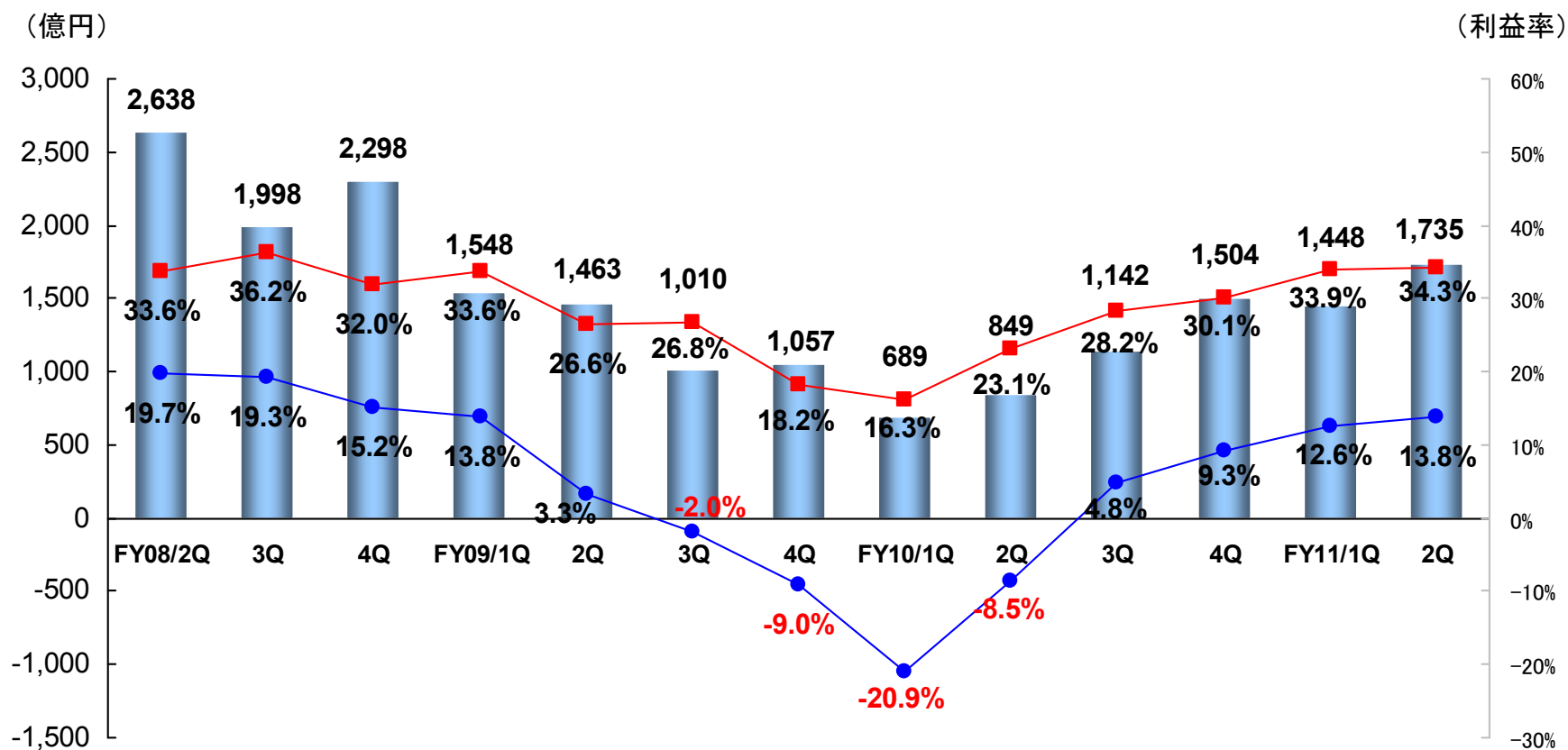
1. ( )内は利益率
2. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています





2010年7月～9月期（四半期推移）

# 売上・利益率



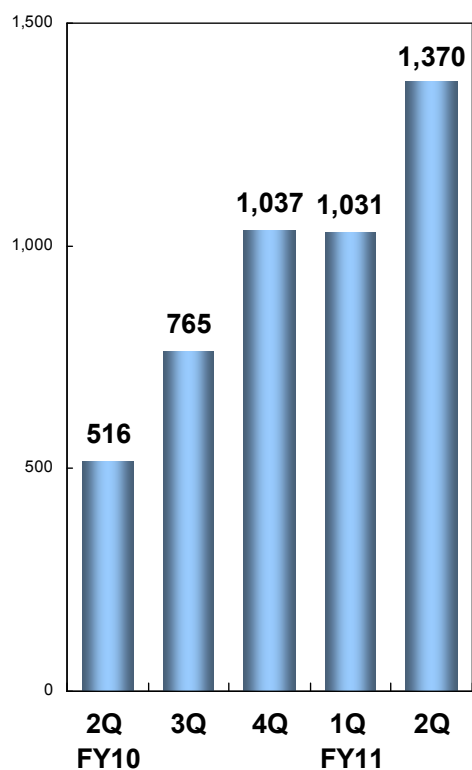
2010年7月～9月期（四半期推移）

# 部門別売上高

## SPE

（半導体製造装置）

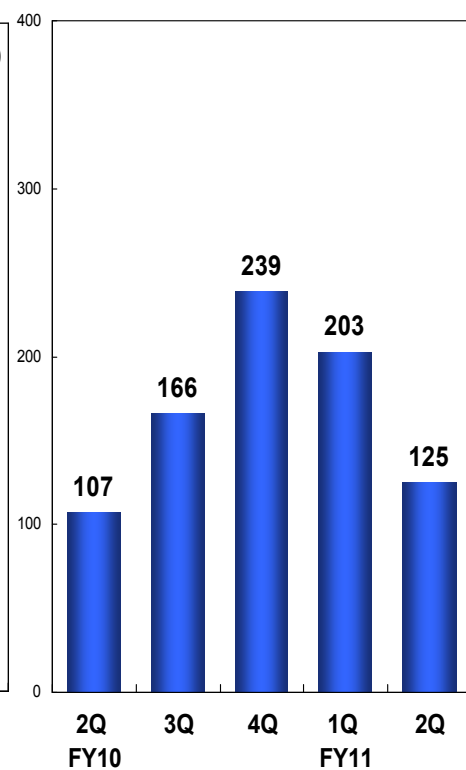
（億円）



## FPD/PVE

（FPD製造装置/  
太陽電池製造装置）

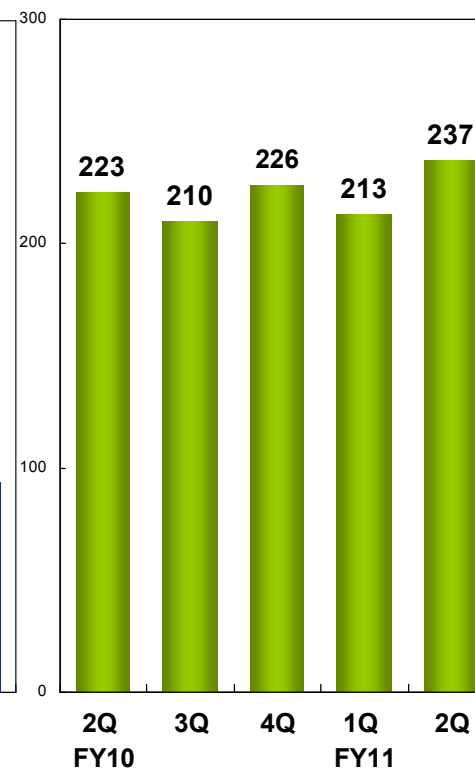
（億円）



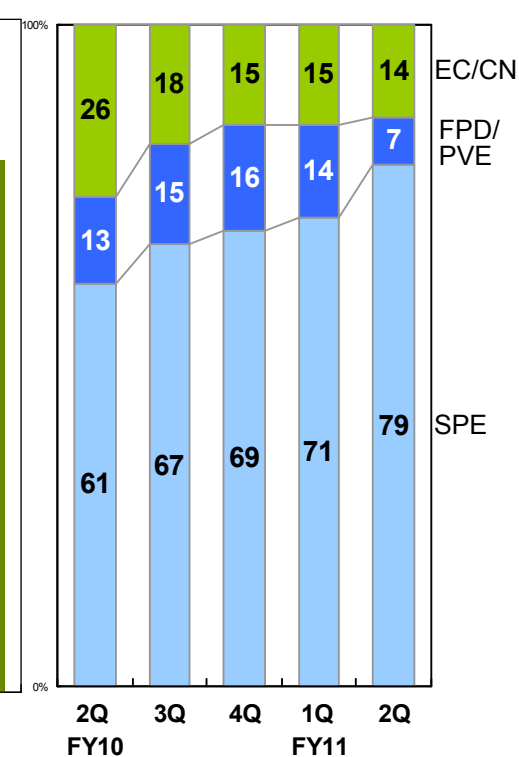
## EC/CN

（電子部品/情報通信機器）

（億円）



## 部門別構成比



\*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります（FY11/2Q売上高1億円）。

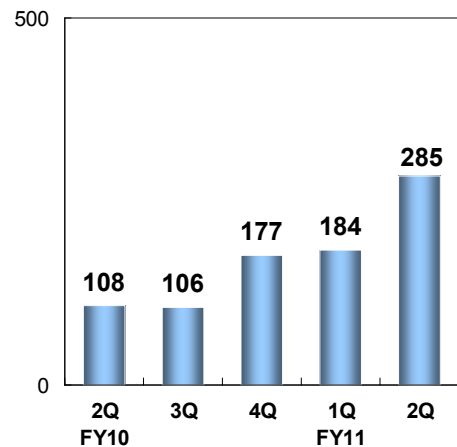


2010年7月～9月期（四半期推移）

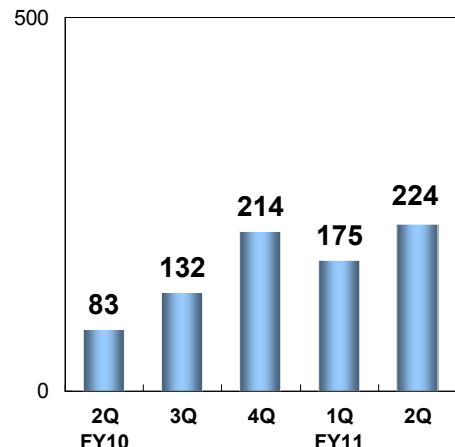
# SPE部門地域別売上高

(億円)

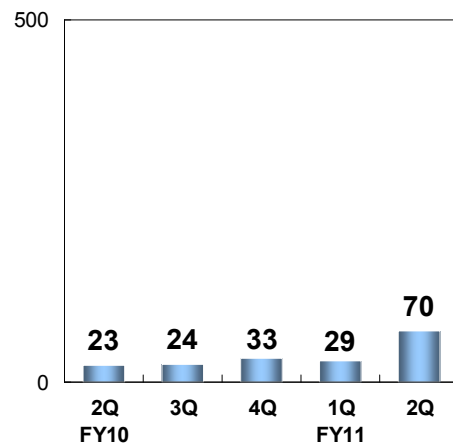
日本



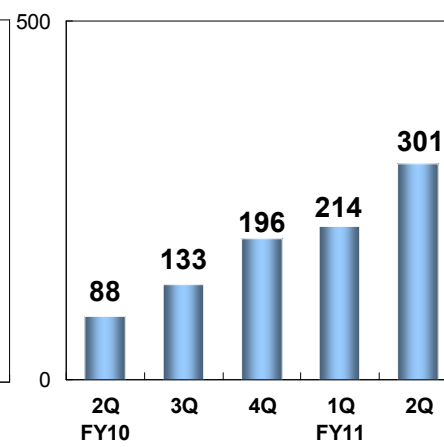
米国



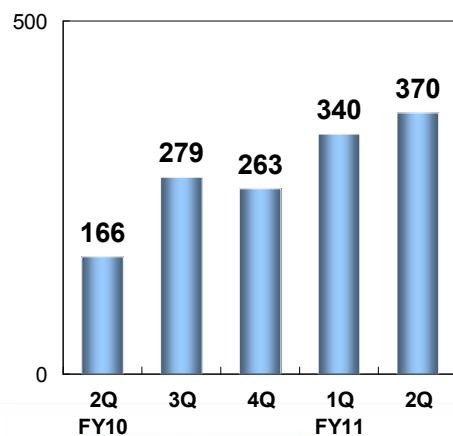
欧州



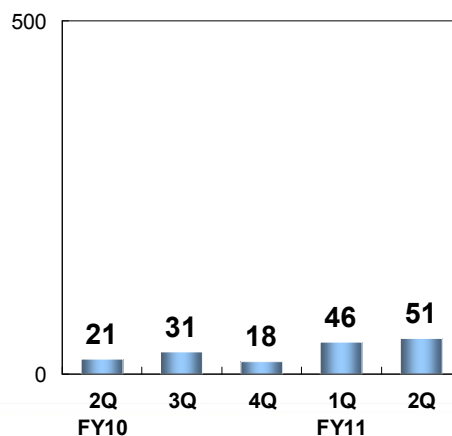
韓国



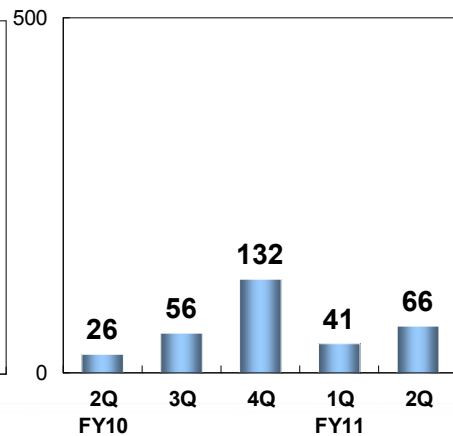
台湾



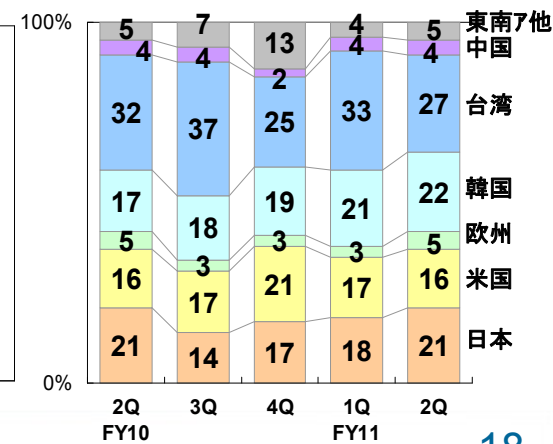
中国



東南アジア



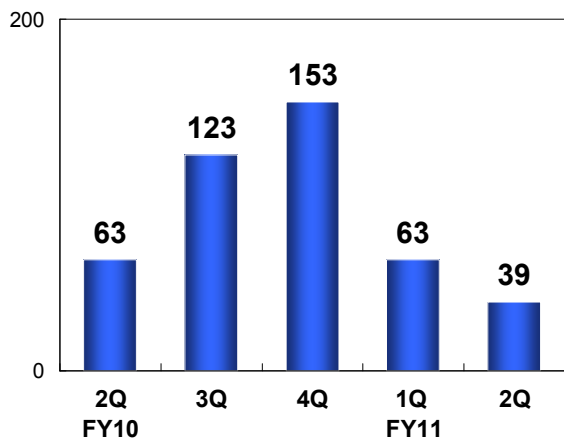
地域別構成比



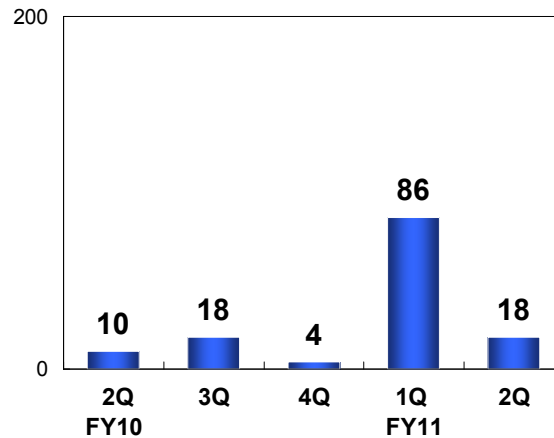
# 2010年7月～9月期（四半期推移） FPD/PVE部門地域別売上高

(億円)

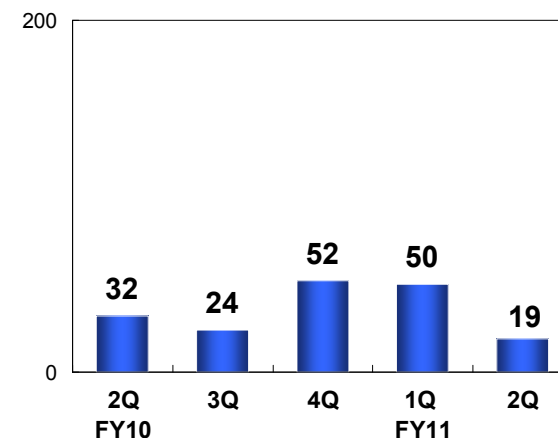
## 日本



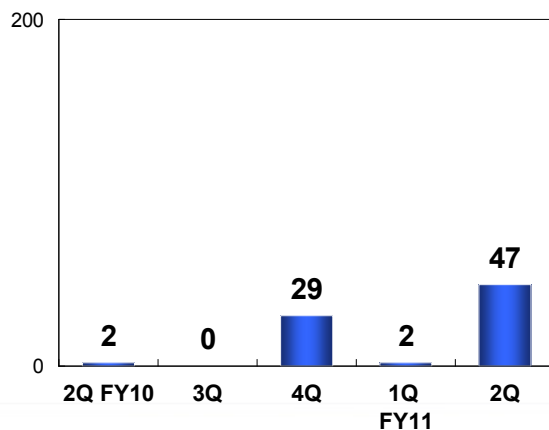
## 韓国



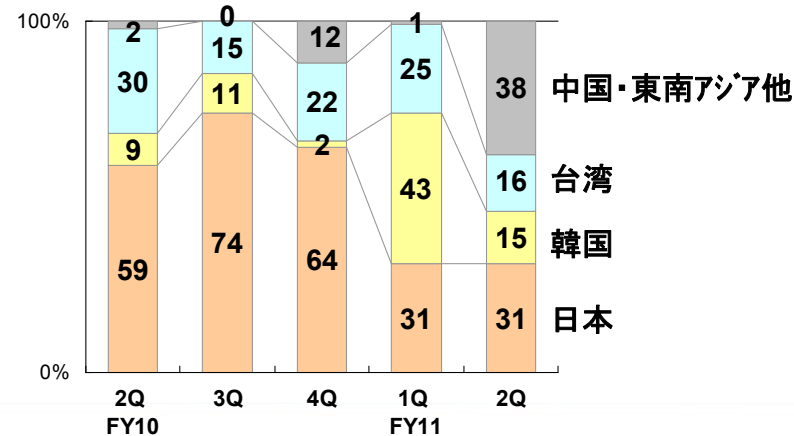
## 台湾



## 中国・東南アジア他

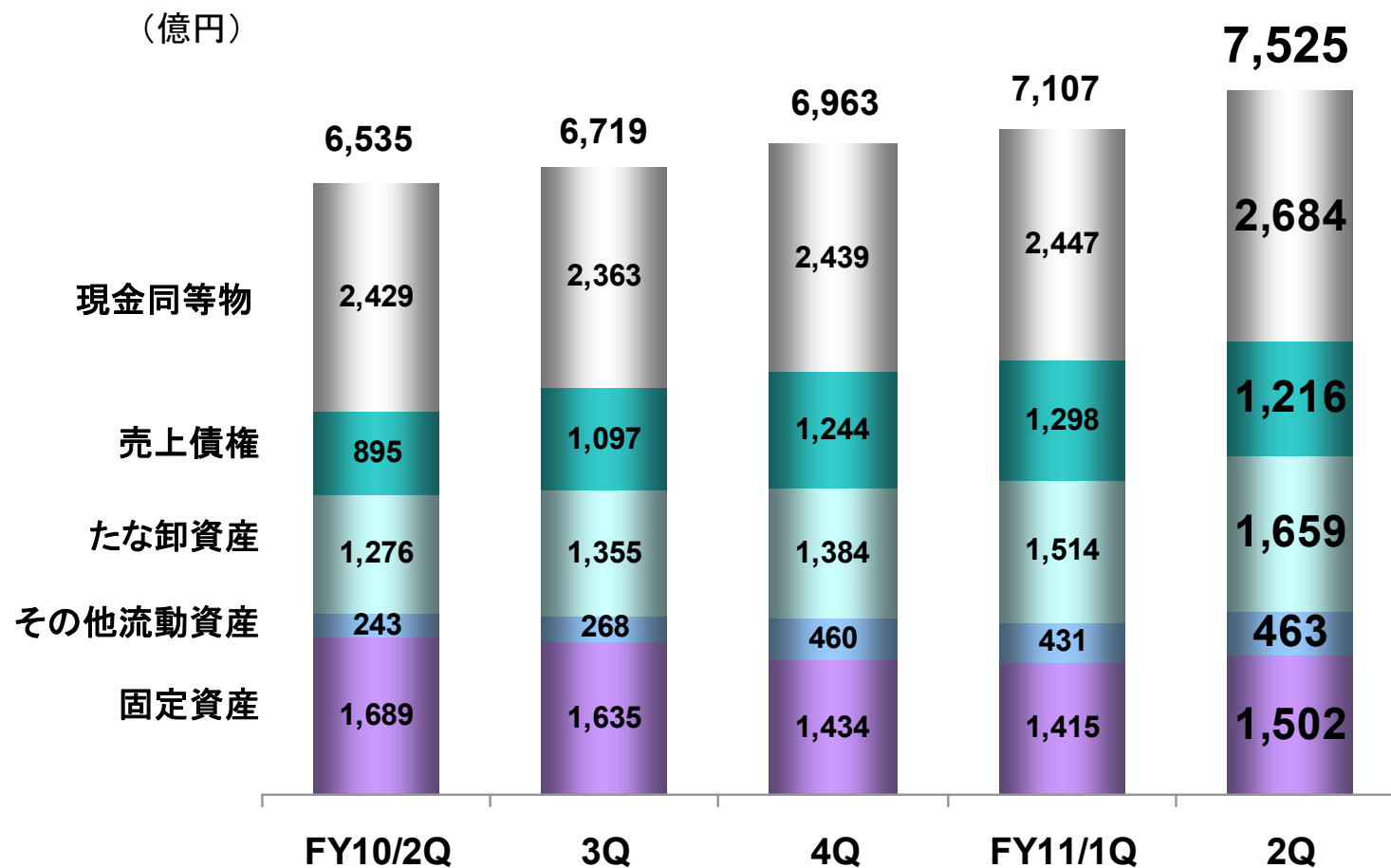


## 地域別構成比



2010年7月～9月期（四半期推移）

# 資産

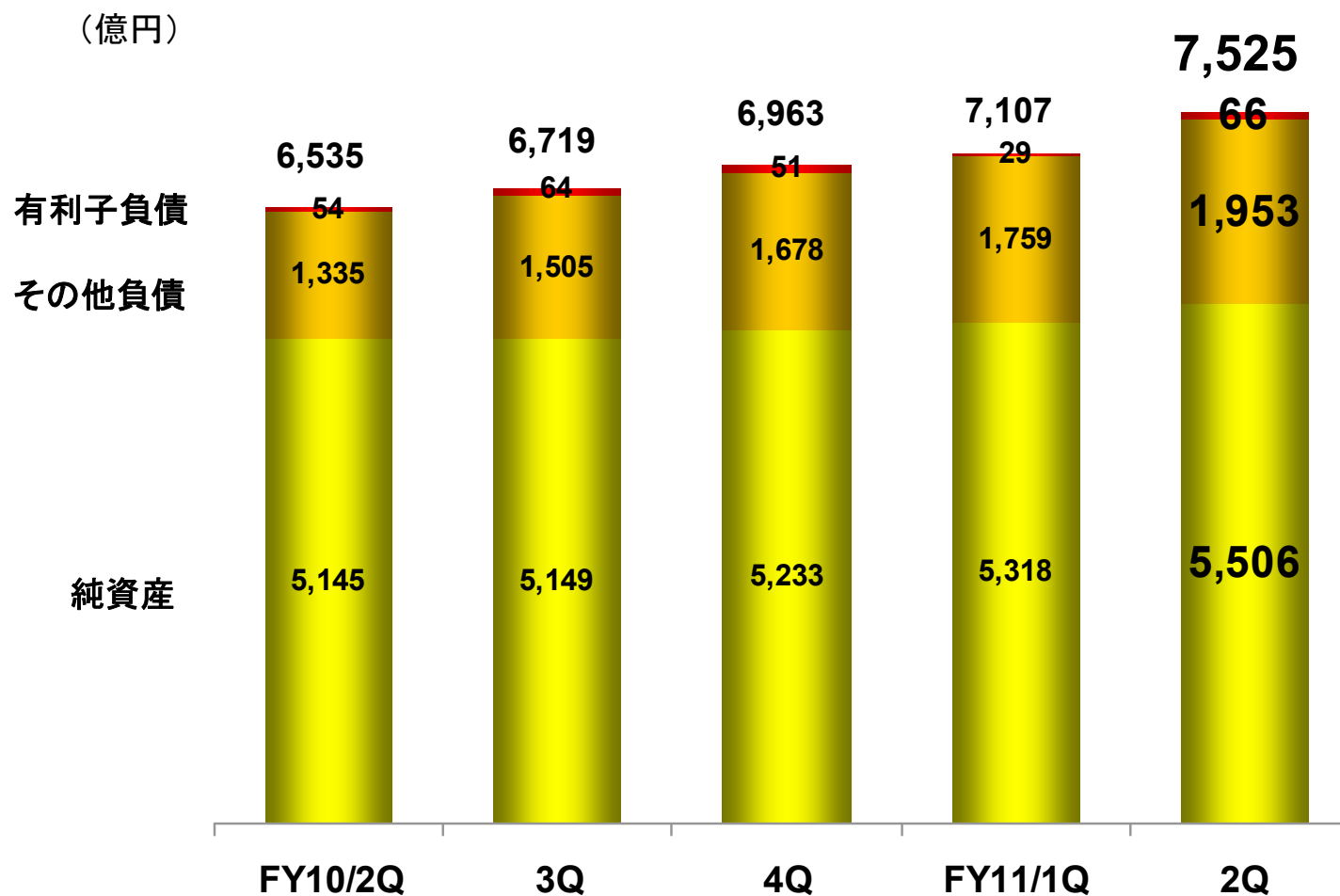


現金同等物： 現預金＋譲渡性預金（貸借対照表上の表示は有価証券）



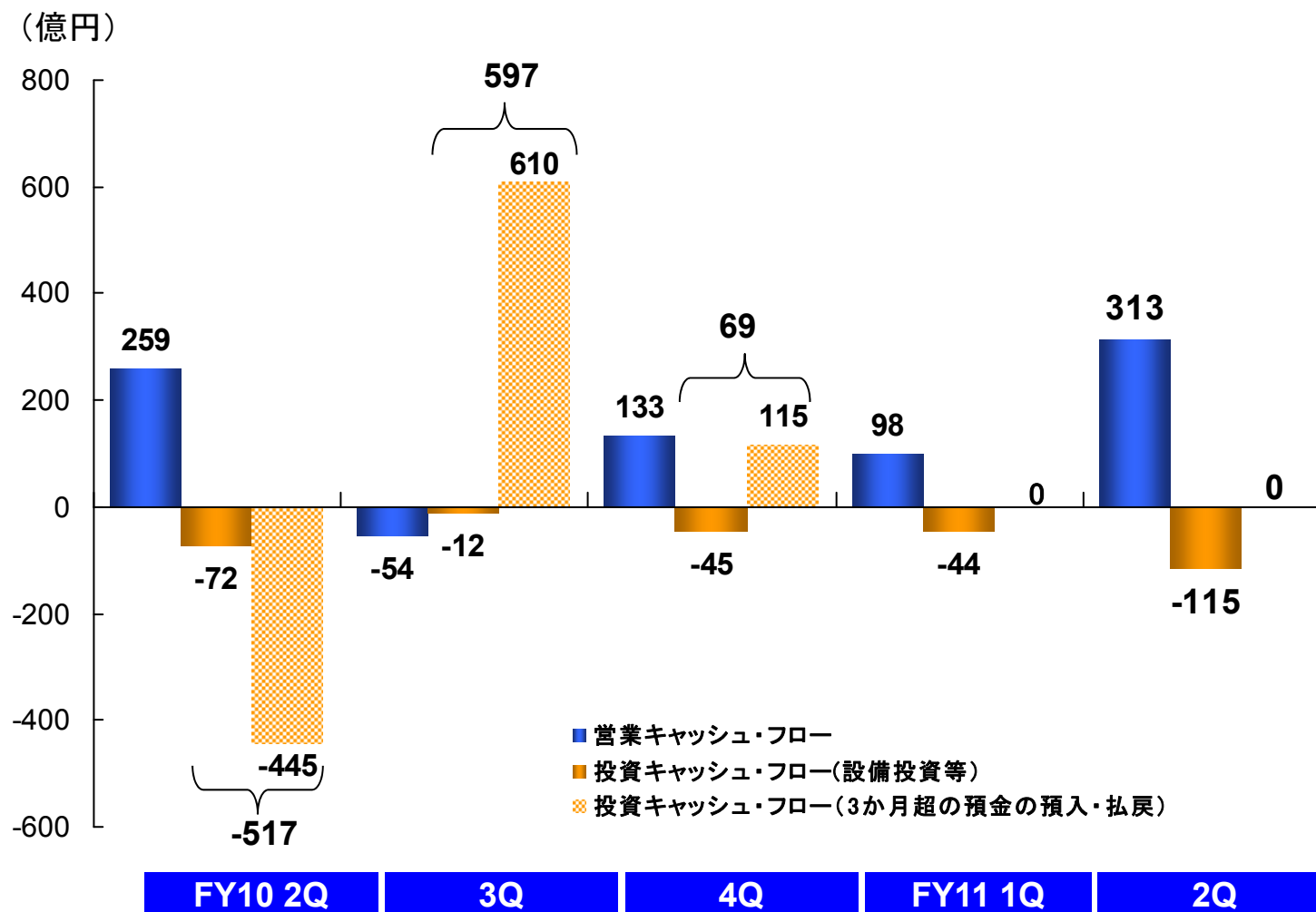
2010年7月～9月期（四半期推移）

# 負債・純資産



2010年7月～9月期（四半期推移）

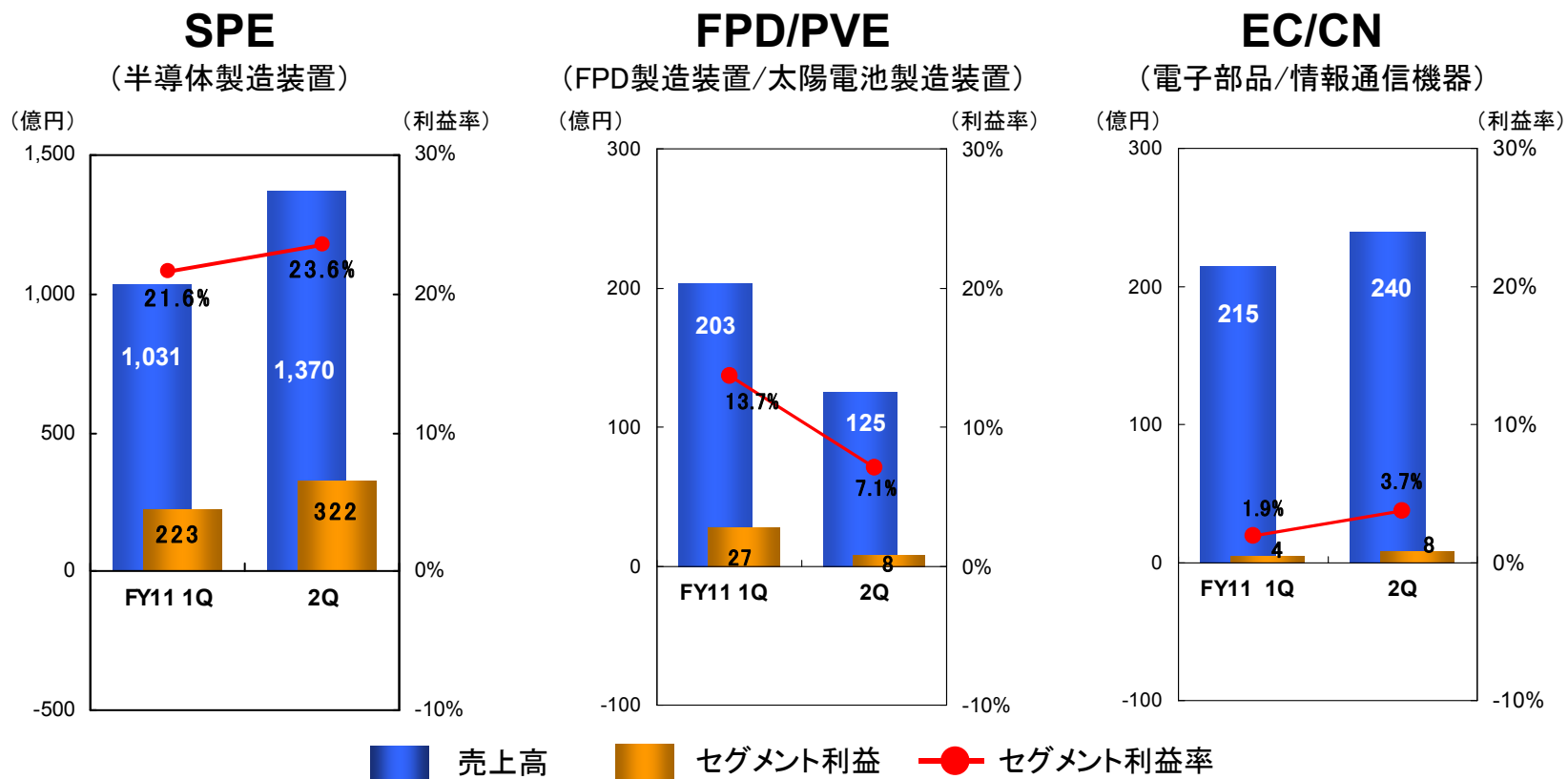
# キャッシュ・フロー





2010年7月～9月期（四半期推移）

# セグメント情報



当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものとあります。

1. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
2. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

■ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

■ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池



